

PROCESOR INTEL® CORE™ i3-5015U

(3 MB pamięci cache, 2,10 GHz)



Dane techniczne

Niezbędne zasoby

Segment rynku pionowego	Mobile
Numer procesora	i3-5015U
Stan	Launched
Data rozpoczęcia	Q1'15
Litografia	14 nm
Wydajność	
Liczba rdzeni	2

Liczba wątków	4
Bazowa częstotliwość procesora	2.10 GHz
Cache	3 MB
Szybkość magistrali	5 GT/s DMI2
TDP	15 W
Konfigurowalna częstotliwość TDP-down	600 MHz
Konfigurowalny tryb TDP-down	10 W

Informacje dodatkowe

Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych	No
	Bezkonfliktowe
Yes	

Dane techniczne pamięci

Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci)	16 GB
	Rodzaje pamięci
	DDR3L 1333/1600 LPDDR 1333 /1600
Maks. liczba kanałów pamięci	2
Maks. przepustowość pamięci	25.6 GB/s

Dane techniczne grafiki

Układ graficzny procesora ¹	Intel® HD Graphics 5500
Częstotliwość podstawowa układu graficznego	300 MHz
	850 MHz

Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego	Maks. pamięć graficznego
	16 GB
Wyjście do grafiki	eDP/DP/HDMI
Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4)‡	2560x1600@60Hz
Maks. rozdzielczość (DP)‡	3840x2160@60Hz
Maks. rozdzielczość (VGA)‡	N/A
Obsługa DirectX*	11.2/12
Obsługa OpenGL*	4.3
Intel® Quick Sync Video	Yes
Technologia Intel® InTru™ 3D	Yes
Interfejs Intel® Flexible Display (Intel® FDI)	Yes
Yes	Technologia Intel® Clear Video HD
Technologia Intel® Clear Video	Yes
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy †	3
Identyfikator urządzenia	0x1616
Opcje rozszerzeń	
Wersja PCI Express	2.0
Liczba konfiguracji PCI Express †	4x1 2x4
Maksymalna liczba linii PCI Express	12
Dane techniczne pakietu	

Obsługiwane gniazda	FCBGA1168
Maks. konfiguracja procesora	1
T _{JUNCTION}	105°C
Wymiary obudowy	40mm x 24mm x 1.3mm
Technologie zaawansowane	
Technologia Intel® Turbo Boost †	No
Technologia Intel® vPro™ †	No
Technologia Intel® Hyper-Threading †	Yes
Technologia Intel® Virtualization (VT-x) †	Yes
Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) †	Yes
	Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) †
Yes	
Intel® TSX-NI	No
Intel® 64 †	Yes
Zestaw instrukcji	64-bit
Rozszerzony zestaw instrukcji	SSE 4.1/4.2 AVX 2.0
Stany bezczynności	Yes
Udoskonalona technologia Intel SpeedStep®	Yes
Technologie monitorowania chłodzenia	Yes
Intel® Fast Memory Access	Yes
Intel® Flex Memory Access	Yes

Technologia Intel® ochrony tożsamości †	Yes
Program stabilnych platform firmy Intel® ułatwiających pracę administratorom	No
	Technologia Intel® Smart Response
Yes	
Intel® AES New Instructions	Yes
Secure Key	Yes
Technologia Intel® Trusted Execution †	No
Funkcje Execute Disable Bit †	Yes
OS Guard	Yes